



平成 26 年 9 月 26 日

各 位

会 社 名 三 益 半 導 体 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 澤 正 幸
(コード番号 8155 東証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 八 高 達 郎
管 理 本 部 長
(TEL. 027-372-2011)

業績予想及び配当予想に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 15 日に公表いたしました「平成 26 年 5 月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」において未定としておりました平成 27 年 5 月期の業績予想及び配当予想につきまして、下記のとおりといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 業績予想について

(1) 平成 27 年 5 月期第 2 四半期 (累計) 業績予想 (平成 26 年 6 月 1 日～平成 26 年 11 月 30 日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四 半 期 純 利 益	1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	—	—	—	—	—
今 回 発 表 予 想 (B)	22,500	1,410	1,450	890	26.58
増 減 額 (B-A)	—	—	—	—	
増 減 率 (%)	—	—	—	—	
(ご参考) 前 期 第 2 四 半 期 実 績 (平成 26 年 5 月期第 2 四半期)	22,054	1,281	1,310	797	23.83

(2) 平成 27 年 5 月期通期業績予想 (平成 26 年 6 月 1 日～平成 27 年 5 月 31 日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 たり 当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	—	—	—	—	—
今 回 発 表 予 想 (B)	45,000	2,660	2,700	1,570	46.89
増 減 額 (B-A)	—	—	—	—	
増 減 率 (%)	—	—	—	—	
(ご参考) 前 期 実 績 (平成 26 年 5 月期)	42,697	2,416	2,443	1,408	42.08

2. 配当予想について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前 回 予 想	—	—	—	—	—
今 回 発 表 予 想	—	12.00	—	12.00	24.00
当 期 実 績	—		—		
前 期 実 績 (平成26年5月期)	—	12.00	—	12.00	24.00

3. 公表の理由

平成27年5月期の業績予想につきましては、半導体デバイスの需要動向をはじめとして、1年間の事業環境の先行きを見通すことが困難であったことから未定としておりましたが、最近の状況及び業績動向等を踏まえ、上記のとおり業績予想及び配当予想を公表いたします。

(注) 本資料に記載した業績見通し等は、現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以 上